

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

## 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 投资者关系活动纪要

投资者关系 活动类别	2023 年度芯片设计行业集体业绩说明会暨现金分红说明会
参与机构	网络端投资者
时 间	2024 年 04 月 12 日
沟通方式	线上沟通（视频录播结合网络文字互动）
地 点	上证路演中心（网址： <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> ）
上市公司接待 人员姓名	董事长周之栩；董事会秘书李淑环；财务负责人王文平；独立董事罗妍等
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>公司 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露了 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 04 月 12 日下午 15:00-17:00 参加了由上海证券交易所主办的 2023 年度芯片设计行业集体业绩说明会暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行了交流。相关交流内容汇总如下：</p> <p><b>一、公司介绍及 2023 年度经营情况</b></p> <p>（一）公司介绍</p> <p>思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司成立于 2012 年，自成立以来始终坚持研发高性能、高质量和高可靠性的集成电路产品，包括信号链模拟芯片、电源管理模拟芯片和数模混合模拟前端，并逐渐融合嵌入式处理器，为客户提供全方位的解决方案。凭借领先的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，公司产品已进入众多知名客户的供应链体系，广泛应用于新能源、汽车、工业控制、信息通讯、医疗健康等众多领域。目前，公司在苏州、上海、成都、北京、天津、杭州、西安、新加坡均设立了研发中心。</p>

(二) 2023 年度经营情况

2023 年，在地缘政治冲突、经济发展放缓等因素的影响下，面对复杂的市场环境及行业周期的变化，公司 2023 年实现营业收入 109,351.91 万元，同比下降 38.68%；实现归母净利润为-3,471.31 万元，同比下降 113.01%；剔除股份支付费用影响后，归母净利润为 118.95 万元。

2023 年，公司信号链芯片实现销售收入 86,861.50 万元，同比下降 31.20%。电源管理芯片产品实现销售收入 21,842.10 万元，同比下降 58.06%。嵌入式处理器产品销售实现 0 到 1 的突破。

2023 年，公司信号链芯片产品毛利率为 54.28%，较上年同期减少 7.96 个百分点；电源管理芯片产品毛利率为 42.28%，较上年同期减少 7.53 个百分点。2023 年，公司综合毛利率为 51.79%，较上年同期减少 6.82 个百分点。

2023 年，公司剔除股份支付费用后的研发费用为 52,723.27 万元，较上年同期增长 29.12%，占 2023 年营业收入的比例为 48.21%。截止 2023 年度末，公司研发技术人员数量增加至 531 人，同比增长 9.26%，研发技术人员占公司员工总数 70.80%，其中研发人员中硕士及以上学历人员 359 人，占研发技术人员总数的 67.61%，公司中长期发展所需的人才基础进一步夯实。

2023 年，公司信号链产品品类与型号不断丰富，优势产品持续迭代，并针对细分市场客户需求，推出特定产品，比如用于伺服和变频控制系统的隔离采样芯片；用于数据 centers 高速光模块的 4 通道 EML 控制器，集成 4 路 200mA 电流输出 DAC 及 4 路正负压输出 DAC，可兼顾硅光应用；用于服务器、交换机等领域的 I2C 接口 12bit 8 通道 ADC；用于汽车领域的 CAN 系列产品。电源产品线取得多项成果，车规级电源产品储备不断夯实，多款 DCDC 开关电源产品、工规 PMIC 产品量产，推出支持负载故障诊断功能的汽车级 LDO 产品，输出电流检测精度可达到 3%以内；国内首家推出同时带有窗口型看门狗和标准看门狗功能的汽车级 LDO 产品，500mA 输出电流能力可以满足汽车 MCU 的供电需求。MCU 产品量产销售，实现 0 到 1 的突破，TPS32 混合信号微控制器家族主流产品线的两大系列共计 26 款产品完成量产发布，覆盖智能门锁、智能家居、工业控制、家用电器等目标应用领域。

## 二、投资者交流主要内容

### Q1: 公司 2024 年重点的研发方向有哪些?

**公司回复:** 为了坚定推进平台化战略的实施, 公司持续保持研发投入力度, 不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位。

针对模拟产品线: 2024 年, 公司将继续在重点领域进行研发投入: (1) 汽车市场方面, 公司将继续在包括车载 DCDC、CAN、高压 LDO、运放、音频总线、电池管理系统产品方面加大研发投入, 提升公司在汽车市场的市场份额; (2) 工业市场方面, 公司继续重点聚焦新能源相关的产业, 在隔离辅源、电流检测放大器、比较器、栅级驱动、隔离驱动等进行研发, 巩固并拓展市场份额; (3) 泛通讯市场方面, 公司将继续开发无线通讯 PACC、信号处理等产品, 巩固领先优势。公司将进一步投入高精度数据转换器产品的研发投入, 特别是在 SAR ADC 方向, 同时拓展和应用相关的 ASSP, 比如检测电压电流和功率的转换器产品, 可以广泛应用在通讯、AI 服务器、车载域控制器及消费电子领域。

针对 MCU 产品线: 2024 年, 公司将拓展 TPS32 混合信号微控制器产品系列在泛工业应用领域的覆盖度, 从智能门锁、智能家居、智能楼宇、工业 HMI、工业控制, 向家用电器、数字电源、逆变、储能、电机驱动等应用领域拓展。同时, 计划布局 TPS32 车规功能安全系列 MCU 产品线, 结合公司在车规接口、高压驱动的优势, 陆续推出针对热管理阀门控制等高压集成芯片。拟在 2024 年完成工规混合信号微控制器和车规功能安全系列两大平台的基本布局, 实现在重点目标市场、目标应用领域的产品覆盖。结合公司丰富的模拟产品线, 提升公司在目标市场的整体竞争力, 提供面向应用的模拟与嵌入式产品和解决方案。

公司将持续推动研发和器件与工艺平台的能力建设, 进一步优化产品开发流程, 推进产品技术研发水平及工艺能力提升。

### Q2: 公司在汽车领域的产品及市场等方面的最新进展情况?

**公司回复:** 公司 2023 年推出了一系列具有突破性的汽车级产品, 包括国内领先的高集成度汽车级 PMIC 芯片, 满足汽车智能座舱、ADAS 等系统中稳定、高效及灵活的电源管理需求, 国内首家推出支持特定帧唤醒的汽车级 CAN 收发器, 成功上车应用在包括车身电子、动力系统、车载信息娱乐和 ADAS 等汽车系统中。

截止 2023 年度末，公司已有超过 20 余个品类共计 110 余款产品上市，涵盖汽车电子系统中动力、座舱、智驾、车身、底盘等应用。

**Q3：请介绍下公司海外布局的最新进展情况？**

**公司回复：**公司逐步搭建全球化的研发设计、技术服务和销售网络，2023 年新增德国、美国、韩国、日本的销售与支持中心，加大对全球市场的开拓和服务。目前公司在新加坡设有研发中心，在德国、美国、韩国和日本已建立销售团队，相关客户开拓、渠道建设及产品导入等工作也在积极推进中。未来，公司将进一步完善全球化布局，努力在国际市场中实现更大的突破，提升公司在国际上的品牌知名度。

**Q4：公司 2023 年销售费用同比上升的原因有哪些？**

**公司回复：**2023 年，公司的销售费用约为 0.83 亿元，剔除股份支付费用影响之后约为 0.77 亿元，销售费用相比于 2022 年有所提升，主要系销售人员的增长带来的薪酬、差旅及招待费的增长。目前，公司在积极扩展模拟与嵌入式产品在国内市场的应用，深化客户合作，提升市场占有率的同时，进一步推进全球化布局，争取在国际市场上实现更大的突破。

**Q5：请介绍下公司在并购重组方面的进展与规划？**

**公司回复：**公司已于 2 月 7 日发布公告，拟以发行可转债及支付现金的方式购买深圳创芯微 100% 的股份并募集配套资金，创芯微与公司在产品品类、技术积累及客户资源等多方面均具有协同效应，该收购有利于公司拓宽产品品类和拓展消费类市场，提升公司业务规模和市场竞争力。未来，公司将结合宏观经济和资本市场发展情况，在保证内生稳健增长的前提下，围绕主营业务，继续推进符合公司长期战略方向的外延并购机会。

**Q6：公司 2023 年定增募资对应的相关募投项目进展如何？**

**公司回复：**公司于 2023 年 10 月完成了向特定对象发行 A 股股票的发行工作，募集资金总额约 18 亿元，上述募集资金将用于补充流动资金，并置换“临港

	<p>综合性研发中心建设项目”、“测试中心建设项目”前期投入资金，截至 2023 年度末，相关募投项目累计投入进度达 28.85%。2024 年，“高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目”将继续推进高压、高精度和高集成度电池管理系统的模拟前端芯片以及嵌入式产品（MCU）等产品的研发；“临港综合性研发中心建设项目”会持续推进大楼主体结构、幕墙工程、室外工程等建设工作，建成后将有助于完善公司软硬件基础设施；“测试中心建设项目”将会从测试机台设备购置、产能扩充、体系搭建、人员团队建设、系统优化完善等方面进行投入，并开展包括工规以及车规新产品导入、量产逐步上量等工作。</p>
本次活动是否涉及应当披露重大信息	否
活动附件（如有）	无
日期	2024 年 04 月 16 日